



journal6 » 2001, Vol. 21 » Issue (3): 29-32

[论文](#)

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

TC4/72Ag-28Cu钎焊组织及Ti-Cu化合物生长机理研究

吴铭方, 蒋成禹, 于治水, 梁超

华东船舶工业学院, 江苏镇江 212003

Microstructure of TC4/72Ag-28Cu joint and production mechanism of Ti-Cu compound at the interface

WU Ming-fang, JIANG Cheng-Yu, YU Zhi-shui, LIANG Chao

East China Shipbuilding Institute, Zhenjiang 212003, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)